

盐晶切割半导体硅片芯片晶圆片激光切割划线钻孔开槽来图加工

产品名称	盐晶切割半导体硅片芯片晶圆片激光切割划线钻孔开槽来图加工
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	华诺激光:微纳切割打孔定制 加工设备:皮秒, 纳秒 加工地:北京
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

华诺激光盐晶切割半导体硅片芯片晶圆片激光切割划线钻孔开槽来图加工。镀膜玻璃、反射镜片、滤光片、光学玻璃、蓝宝石视窗/窗口片、石英玻璃, 蓝宝石玻璃, 镀膜玻璃, 背板玻璃, 华诺激光切割打孔刘经理期待您的垂询。

承接0.13mm-20mm各种激光切割、开孔钻孔、划线、开槽、刻图形字体, 各种透光材质都可做, 价格优惠。